

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2025-015

天津金海通半导体设备股份有限公司

2025 年第一季度主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，公司预计 2025 年第一季度实现营业收入约为 1.28 亿元，同比增长约 45%；预计 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 2300 万元至 2700 万元，同比增长 54%至 81%。

一、公司 2025 年第一季度经营情况

近期，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖。2025 年第一季度，公司持续进行技术研发和产品迭代，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求增长，公司测试分选机产品销量提升，公司 2025 年第一季度业绩实现较好的增长。

经公司财务部门初步测算，公司预计 2025 年第一季度实现营业收入约为 1.28 亿元，同比增长约 45%；预计 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 2300 万元至 2700 万元，同比增长 54%至 81%。

二、其他事项说明

上述主要经营数据为公司初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日